

半導体部会 BCM-TF の活動が平成 29 年度 JEITA 会長賞（第 10 回）を受賞

半導体部会では、BCM-TF を設けかねてより、震災時における対策強化技術に関し、業界を挙げて取り組んでまいりました。

BCM-TF を通じての半導体産業における BCM 活動の推進に対し、今回、「大規模地震発生時における半導体産業の SCM/BCM 分断による社会的損失リスクの低減を目的に過去事例の分析結果を開示、あわせて災害発生時の相互協力に関する合意形成」を達成し社会に貢献したことが認められ、JEITA 会長賞を受賞いたしました。

6 月 1 日、同賞の表彰式が、ANA インターコンチネンタルホテル東京にて執り行われ、BCM-TF を代表して、主査の井上修一氏に表彰状が授与されました。

